

「第17回 電子部品・材料 EXPO」出展のお知らせ ～電子部品保存用技術「RP システム」を紹介～

 三菱ガス化学株式会社

2016年1月12日

三菱ガス化学株式会社（本社：東京都千代田区、社長：倉井敏磨）は、1月13～15日に開催される展示会「第17回 電子部品・材料 EXPO」にて、電子部品の保存に利用されるRP システムを紹介致します。

RP システムは、酸素・水分吸収機能を持ったRP 剤により、電子部品の酸化、吸湿、はんだ性劣化などを防ぐ戦略的包装技術です。お客様が使用するまで製造直後の状態を維持することができ、顧客満足度の向上とトータルコストダウンを可能とします。

また、RP 剤の封入が困難である包装形態にも適用可能な、酸素・水分吸収機能付きフィルム、容器など新たな製品もご紹介致します。

ご来場の際には、是非当社ブースにお立ち寄りください。

■主な展示製品

- ・RP システム（RP 剤、ガスバリア袋）

<http://www.mgc.co.jp/seihin/a/rpsystem/index.html>



- ・酸素・水分吸収機能付きフィルム、容器

■展示会日程

第17回 電子部品・材料 EXPO

会期：2016年1月13日（水）～15日（金）10:00～18:00 ※15日（金）のみ17:00終了

場所：東京ビッグサイト

ブース番号：東5ホール44-12

WEB サイト：<http://www.ele-expo.jp/>

〈本件に関するお問い合わせ先〉

特殊機能材カンパニー 企画開発部 TEL：03-3283-4736